

# Smart Building Summit 2019

## 02. Mai 2019 | Internationales Congress Center Dresden

09:00 - 09:05	Begrüßung und Einführung	<b>Hagen Lang</b> , SmarterWorld
09:05 - 09:30	<b>Keynote: EEBUS verbindet das moderne Gebäude mit dem Smart Grid</b>	<b>Niklas Arpula</b> , EEBUS
09:30 - 10:00	Das Phoenix Contact Electronics Industry Solution Center in Bad Pyrmont: Von der Kostenstelle zum Profitcenter	<b>Frank Schröder</b> , PHOENIX CONTACT Electronics
10:00 - 10:30	Smart & Sub-Metering in der Wohnungswirtschaft	<b>Tim Karnhof</b> , Discovery
10:30 - 11:00	<b>Kaffeepause, Ausstellung, Networking</b>	
11:00 - 11:30	IoT: Digitalisierung im Quartier – Vorstellung Evaluation Pilotprojekte aus drei Projektjahren	<b>Joerg Lorenz</b> , green with IT
11:30 - 12:00	Hardware Components: Innovative Solid State Sensors and Connectivity Solutions	<b>Dr. Dieter Groß</b> , EBV Elektronik
12:00 - 12:30	<b>Podiumsdiskussion</b>	
12:30 - 13:45	<b>Mittagspause, Ausstellung, Networking</b>	
13:45 - 14:15	Das BSI Smart Meter Gateway im Smart Home & Building Umfeld	<b>Wolfgang Esch</b> , WEPTech elektronik
14:15 - 14:45	Hardware basierte Angriffe am Beispiel Smart Camera	<b>Wilfried Kirsch, Prof. Dr. Hartmut Pohl</b> , softScheck
14:45 - 15:15	Smart Building meets Smart Factory – Nutzen durch Synergien	<b>Ullrich Meyer</b> , CODESYS
15:15 - 15:45	<b>Kaffeepause, Ausstellung, Networking</b>	
15:45 - 16:15	Smart ist digital. Mit dem Smart Infoscreen	<b>Volkmar Setzefand, Anna Güldenpfennig</b> , PÿUR Business
16:15 - 16:45	OLED-Displaytechnologie erobert das Heim	<b>Rudolf Sosnowsky</b> , HY-LINE
16:45 - 17:15	Long Distance Radio vs. Short Distance Radio oder 5G vs. Meshnet	<b>Daniel Krüger</b> , SYS TEC electronic
17:15 - 17:45	Ökosystem Gebäude: Gewerkübergreifende Kommunikation als Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung von Smart Building Lösungen	<b>Daniel Stauffer</b> , INEXTR
17:45 - 18:15	Smart Building leicht gemacht – Planung aus dem Baukasten	<b>Prof. Dr. Klaus Kabitzsch</b> , TU Dresden / Fakultät Informatik

Powered by:

Sponsoren:

**SmarterWorld**  
Intelligent Building Solutions

**EBV Elektronik**  
| An Avnet Company |

**HY-LINE** **HY-LINE** **elektronik**  
COMMUNICATION PRODUCTS COMPUTER COMPONENTS make it wireless

**RUTRONIK**  
ELECTRONICS WORLDWIDE

**Digi-Key**  
ELECTRONICS

**WEKA**  
FACHMEDIEN

Änderungen vorbehalten!

Aussteller:

Eine Veranstaltung der:

## Anmeldecoupon

Ausfüllen, abschicken, teilnehmen.

Alle mit \* gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per Mail.

Ich melde mich verbindlich an: \*

Donnerstag, 02. Mai 2019
  Student:
  Code: \_\_\_\_\_  
 VIP-Einladungscode:
  Code: \_\_\_\_\_  
 Aussteller-Einladungscode:
  Code: \_\_\_\_\_

Name\* Vorname\* Anrede / Titel\*

Firma\* Jobtitel

Straße\* Abteilung

PLZ\* Ort\* Land

Telefon\* Email\*

Bestellnummer / UStId-Nr. o.ä.

Datum / Unterschrift\*

Sie möchten eine alternative Rechnungsadresse angeben? Bei der Online-Anmeldung auf [www.smart-building-summit.de/anmeldung](http://www.smart-building-summit.de/anmeldung) können Sie diese ganz einfach mit ausfüllen.

### Kontakt:

Nina Thonesen  
 Tel.: +49 (0) 89 / 255 56-1323  
 Fax: +49 (0) 89 / 255 56-0323  
 Email: nthonesen@weka-fachmedien.de

Smart Building Summit 2019		
Teilnahmegebühren	Regulär	Studenten
02.05.2019	€490,00	€295,00

Alle Preise zzgl. MwSt.: 19%

### Teilnahmebedingungen:

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter [www.smart-building-summit.de](http://www.smart-building-summit.de).

- Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt (19%).
- In diesem Betrag enthalten sind Tagungsunterlagen sowie Mittagsbuffet und Pausengetränke.
- Studenten können zur Teilnahmegebühr von 295,- EUR netto teilnehmen, bitte Immatrikulationsbescheinigung hochladen, per Email nthonesen@weka-fachmedien.de oder Fax senden an +49 (0) 89 / 255 56 - 0323.
- Die Rechnungsstellung erfolgt mit der Anmeldebestätigung zeitnah zur Anmeldung.
- Bei Stornierung der Anmeldung bis zum 11. April 2019 erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. MwSt.), bei Absage ab dem 12. April 2019 oder Nichterscheinen wird die gesamte Tagungsgebühr fällig.
- Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist möglich.
- Bei Anmeldung von mind. 5 Personen einer Firma bieten wir Sondertarife an. Für weitere Details nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

### Veranstaltungsort:

Internationales Congress Center Dresden, Ostra-Ufer 2, 01067 Dresden

Faxen Sie den ausgefüllten Coupon an +49 (0) 89 / 255 56-0323 oder buchen Sie direkt unter: [www.smart-building-summit.de/anmeldung](http://www.smart-building-summit.de/anmeldung)

Powered by:

Sponsoren:



Änderungen vorbehalten!

Aussteller: Eine Veranstaltung der: